CFRP 積層板の成形誘起変形

Molding induced deformation of CFRP laminates

知能機械システム工学コース

先端機械・航空材料工学研究室 1225017 川上 明哲

1. 諸 言

繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics : FRP)とは 炭素 (Carbon)やガラス (Glass)などの繊維を合成樹脂 (Plastics)に含ませた複合材料である.現在ではFRP が軽量 で高い強度,錆びない特性などを持っていることから,幅広 い分野で用いられるようになっている.FRP 積層板の成形で は金型が曲率の強い曲面を持っている場合は,脱型後に spring-in あるいは spring-out と呼ばれる意図しない変形が残 留応力の影響で生じることがある.さらに,非対称積層板は 成形過程で面外変形を生じることがよく知られている.その ため近年では,脱型後に生じる成形誘起変形を考慮した金型 設計の需要が高まっている.このFRP 積層板の成形誘起変 形の原因には,各層の物性が異なるために生じる熱変形や, 温度分布が生じる事によって樹脂の硬化度が一様にならな いことなどが挙げられる.

これまでの研究では、主として加熱成形における熱変形を 原因として、FRP 積層板の成形誘起変形を計算する手法が提 案されてきた.しかしながら、熱硬化性樹脂基 FRP の硬化 反応で生じる硬化収縮が成形誘起変形に与える影響につい ては、十分に明らかになっていない.以上より本研究では、 硬化収縮がFRP積層板の成形誘起変形に与える影響を明らか にすることを目的として、非対称クロスプライ積層板の成形 中に生じるひずみ測定を、FBG(Fiber Bragg Grating)光ファイ バセンサ⁽¹⁾を埋め込むことで測定した.また、得られた結果 の考察を行うために、各層を等方性と仮定した粘弾性モデル を用いて硬化過程における成形誘起変形解析を行った.

2. 実験方法

2.1 非対称 CFRP 積層板の成形方法

本研究では、樹脂が含侵されていない一方向炭素繊維シートを強化繊維として CFRP 積層板を作製した. 母材としてエポキシ樹脂(三菱ケミカル(株),主剤 801N,硬化剤 3080, 混合比 100:45)を用いた.一方向炭素繊維を繊維方向と直行方向にそれぞれ 20×140mm のサイズに3枚ずつカットした. 図1に示すように、アルミニウム板と PTFE で構成した型上でハンドレイアップ法によってエポキシ樹脂を炭素繊維に含侵させて成形した. CFRP 積層板は0度層を3層,90度層を3層の構成で積層した.なお、CFRPとアルミニウム板の間には固着を防ぐために薄いテフロンシート(厚さ 0.05mm)を配置した.積層後の CFRP の上から同サイズの PTFE 板を置き、その上から重り(0.16kg)を加えて余分な樹脂を除去した.その後、重りを除去して炉の中で熱を加えて硬化させた.

2.2 成形誘起ひずみ測定方法

本研究ではCFRP 積層板の層間に生じる成形誘起ひずみを, 層間に埋め込んだ FBG 光ファイバセンサを使用して測定した.図2に FBG 光ファイバセンサおよび熱電対の配置位置を示す.FBG 光ファイバセンサの埋め込み位置は,CFRP 積層板の0度層の上から1/2層間と,0/90度層間(3/4層間)である.また,熱電対はセンサに干渉しないように,2/3層間に配置した.成形プロセスでは,室温25℃から昇温速度2.5℃/min.または1.0℃/min.で100℃まで試験片を加熱し,100℃を三時間維持した後に30℃まで冷却させた.

図3にFBGセンサによるひずみ測定装置の概略図を示す. 広帯域光源(SLD,中心波長1550nm)から出た光はサーキュ レータを通して埋め込まれたFRGに入射し,ブラッグ回折 波長を中心波長に持つ単色光としてセンサから反射する.こ の反射光を,光スペクトラムアナライザを用いて測定し,中 心波長のシフト量を得る.波長シフトと温度変化はひずみと 線形を持つため,波長シフトからひずみを換算することがで きる.5秒間隔で測定を行い,成形中のひずみ変化を求め た.なお,本センサのひずみ測定精度は1µcであった.



Fig.1 Schematic view of molding method of [90₃/0₃] CFRP laminates.



Fig.2 Schematic view of embedding of FBG sensor and thermocouple in [90₃/0₃] CFRP laminates

Super Luminescence Diode



Fig. 3 Measurement system of stain of CFRP laminates by FBG sensors during cure process.

3. 成形誘起変形シミュレーション

得られた実験結果を検証するために、本研究では CFRP を 等方性粘弾性体と仮定して、試験体を模擬したモデルについ て FEM により構造・硬化度の連成解析を行った⁽²⁾. その構 成方程式は以下の式(1)に示す.

$$\sigma(t) = \int_0^t 2G(\alpha_1 \tau - \tau') \dot{e} dt' + I \int_0^t K(\alpha_1 \tau - \tau') \dot{\phi} dt'$$
⁽¹⁾

$$G(\alpha,t) = G_0 A_\alpha(\alpha) \left\{ \sum_{i=1}^{N_\sigma} g_i \left(1 - e^{-t/\tau_i} \right) \right\}$$
⁽²⁾

また硬化プロセス中の粘弾性特性式を硬化度をパラメータ とするプローニー級数で式(2)のように表した.ここで、 σ は 応力テンソル, eは偏差ひずみテンソル, Gはせん断弾性率, K は体積弾性率, I は単位テンソル、 ϕ は体積ひずみ、 τ は 擬似時間、 g_i はプロニー級数の係数、 τ_i は緩和時間、 A_a は正規化長期弾性率の硬化度依存性を表す係数であり、本研 究では剛性シフトファクタと呼ぶ.硬化度の計算には以下に 示す Kamal モデル(式(3),(4))を用いた.

$$\dot{\alpha} = \left(k_1 + k_2 \alpha^n\right) \times \left(1 - \alpha\right)^n \tag{3}$$

$$k_1 = A_1 \exp(-E_1/RT), \quad k_2 = A_2 \exp(-E_2/RT)$$
 (4)

ここで, R は気体定数, E_1 , E_2 は活性化エネルギー, m, n, A_1 , A_2 は材料定数である.

以上の式を差分化し、ユーザーサブルーチンとして汎用有 限要素法ソフトウェア ABAQUS に組み込んだ.本研究では、 0度層と90度層のヤング率がそれぞれ130GPa,10GPaとなる ようにモデル材の物性を求めた.また0層と90度層に生じ る硬化収縮ひずみはそれぞれ樹脂の0.01,0.1倍とし、プロ -二-級数のパラメータは樹脂と同じものを使用した.また解 析に使用した FEM モデルを図4に示す.FEM モデルは CFRP 積層板の1/2のサイズであり、このモデルの解析条件には 25℃から100℃まで昇温速度2.5℃/min.と1.0℃/min.のパ ターンを使用している.また硬化度0.686 でのひずみを0と し、経過時間および温度(2.5℃/min.では2709[s], 100℃,1.0℃/min.では5014[s],87.675℃)からのひずみ計算 をした.



Fig. 4 FEM model of [90₃/0₃] CFRP laminates

4. 成形誘起ひずみ測定結果

図5に昇温速度2.5℃/min.で加熱硬化させたCFRP積層板の ひずみ変化を温度とともに示す.なお、ひずみからは温度依 存性が排除されており、また硬化度が0.686に達した時のひ ずみを0として換算した.図5より、90度層(1/2層間)の ひずみは、温度が緩やかに上昇しているにもかかわらず硬化 収縮によって減少していることが分かった.

一方で、0/90 層間のひずみはほとんど0となっていた.これ は、硬化収縮によって90度層では収縮するが、0度層の硬化 収縮は小さいことを示している.これより、硬化収縮によっ て反りが発生したと考えられる.冷却区間においてひずみが ジャンプしている理由は、冷却時の熱ひずみによって金型と 試験片にスリップが生じたためではないかと思われる.冷却 後の最終的なひずみは、1/2層間と0/90層間で大きく異なる ことにより、大きな反りが発生したことを示している.

図 6 に昇温速度 1℃/min.で加熱硬化させた CFRP 積層板の ひずみ変化を温度とともに示す.図5と同様に、ひずみから は温度依存性が排除されており、また硬化度が 0.686 に達し た時のひずみを0として換算した.なお,1/2層間と3/4層 間のデータでは初期温度が互いにやや異なっているため,硬 化度が 0.686 に達した時間も多少異なっていた. 図 6 より, 昇温速度 2.5℃/min.の場合と異なり,温度が一定になるまで 熱膨張が現れ、その後は硬化収縮がほとんど生じないことが 分かる.この理由は、昇温中に硬化進展によって剛性が大き くなるためである. その一方で、100℃に達したときには硬 化度は 0.9 以上と大きくなっており、硬化反応終了までに現 れる硬化収縮量が小さくなったことが分かる.また,昇温速 度 2.5℃/min.の場合とは異なって、1/2 層間のひずみは 3/4 層 間のひずみよりも大きくなった.これは,昇温速度 2.5℃/min. の場合とは逆方向に反りが生じたことを意味している.硬化 終了時の反りによる 1/2 層間と 3/4 層間のひずみ差は昇温速 度 2.5℃/min.では約 111µɛ, 昇温速度 1.0℃/min.では約 124µ, 冷却終了時の反りによる 1/2 層間と 3/4 層間のひずみ差は 2.5℃/min.は約 1181µɛ, 1.0℃/min.では約 1230µ であった. す なわちこの結果は冷却後の反りの大きさと比べて1割程度 の変形が,硬化プロセスで生じている可能性があることを示 している.



Fig.5 Strain and temperature of CFRP laminates during molding process (2.5°C/min.)



Fig.6 Strain and temperature of CFRP laminates during molding process (1°C/min.)

5. 成形誘起変形シミュレーション結果

解析結果を昇温速度 2.5℃/min.および 1℃/min.のそれぞれ について,図7および8に示す.図7より,昇温速度2.5℃ /min.の場合は1/2層間のひずみに硬化収縮が生じ,図5とよ く似た振る舞いを示すことがわかる.一方図8より,昇温速 度1℃/min.の場合は最初の熱変形に差が現れ,それが原因で 硬化終了時には1/2層間のひずみの方が大きくなることが分 かる.この振る舞いも図6に示した実験結果とよく一致して いる.この結果から本解析手法によって硬化過程における積 層板の変形予測が可能であることが分かった.



Fig.7 Strain of CFRP laminates calculated by FEM during molding process (2.5°C/min.)



Fig.8 Strain of CFRP laminates calculated by FEM during molding process (1°C/min.)

6. 結 言

本研究では,非対称 CFRP 積層板の成形誘起変形について, 埋め込み FBG センサと FEM 解析を用いて実験的および解析 的な検証を行った.その結果,最高温度が同じであっても, 昇温速度が異なる場合には,硬化プロセスで生じる反りの版 る舞いは大きく異なり,結果として冷却後の反りに小さくな い影響を与えることが分かった.また,実験結果と解析結果 の振る舞いがよく一致している事実は,硬化過程で生じる非 対称積層板の反りは,硬化収縮と熱膨張,剛性によって支配 することを意味している.

文献

- 高坂達郎,逢坂勝彦,澤田吉裕 "光ファイバひずみセンサによる樹脂の硬化収縮ひずみ測定",日本機械学会論文集,Vol. 60, No. 5 (2011), pp. 432-438.
- (2) 高坂達郎, 逢坂勝彦, 澤田吉裕 "FBG センサを用いた 樹脂のポストキュア過程のモニタリング", 日本機械 学会論文集, Vol. 61, No. 7 (2012), pp. 648-653